

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, 94V-0, COLOR: BLACK
TERMINALS - COPPER ALLOY
2. FINISH: GOLD (Au) .76 MICROMETER MINIMUM THICKNESS IN CONTACT AREA; SELECTIVE TIN (Sn) 2.50 MINIMUM THICKNESS ON SOLDER TAILS, .88 MINIMUM THICKNESS ON PRESS-FIT TAILS, NICKEL (Ni) OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73780-999.
4. 144-CKT DAUGHTERCARD STACKING MODULE SHOWN FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. SEE CHART FOR TABULATED DIMENSIONS.
5. 74300-***7 PARTS TO BE PACKAGED IN TUBES PER PK-70873-0872. ALL OTHER PARTS TO BE PACKAGED IN TUBES PER PK-70873-0900.
6. DEPENDING ON APPLICATION, THIS HOLE MAY BE NEEDED FOR CLEARANCE OF BACKPLANE GUIDE PIN. LOCATION OF HOLE WILL DEPEND ON LOCATION OF GUIDE PIN.
7. TRUE POSITION OF PC TAILS IS INSPECTED USING GAUGE NUMBER 73727-0014.

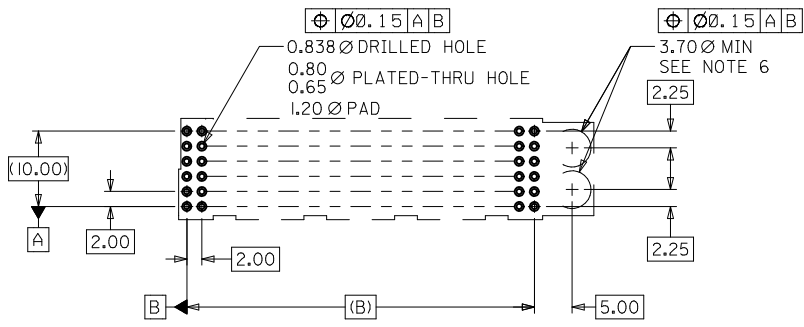
MATERIAL NUMBER ASSIGNMENT

74300 - * | * *

- 0 = 72-CKT SOLDER TAIL
 1 = 144-CKT SOLDER TAIL
 7 = 72-CKT PRESS-FIT
 8 = 144-CKT PRESS-FIT
- DIM "H"
 3 = 13.0
 4 = 14.0
 5 = 15.0
 6 = 16.0
 7 = 17.0

- DIM "P"
 2 = 2.00
 3 = 2.50
 *4 = 3.00
 *5 = 3.50
 *6 = 4.00

*PRESS-FIT AVAILABLE IN THESE TAIL LENGTHS ONLY



PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE

74300-11**/-81**	144	48.17	46.00	54.95
74300-01**/-71**	72	24.17	22.00	30.95
MATERIAL NUMBER	CIRCUIT SIZE	DIM A	DIM B	DIM C

UPDATE TO L.F. ONLY
 EC NO: UCP2010-1860
 DRWN: JELTON 2010/01/25
 CHKD: SDANNELLEY 05/07/07
 APPR: SMILLER 2010/02/08

DESCRIPTION
 REV: 0
 0
 0

QUALITY SYMBOLS

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± .05	± .002
3 PLACES	± .05	± .002
2 PLACES	± 0.05	± .002
1 PLACE	± 0.10	± .004

ANGULAR ±1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

SCALE
 METRIC

DESIGN UNITS
 METRIC

THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY DATE
 MIBARRA 05/07/07

CHECKED BY DATE
 BSMART 05/07/07

APPROVED BY DATE
 SMILLER 2010/02/08

MATERIAL NO.
SEE TABLE

SIZE
 C

TITLE
SALES ASSY, HDM PB FREE DAUGHTERCARD STACKING MODULE, GUIDE OPTION

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-74300-004

SHEET NO.
 1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.